

超短パルスレーザ加工システム

2つの波長で高品質・高精度の微細加工を実現

Wavelength 1030nm

パルス幅 2pico sec.
最大平均出力 100W

Ceramics Al_2O_3



t=0.8mm
切削加工

t=0.04mm
穴あけ加工 (Φ20μm 0.2mmピッチ)

対応ワークサイズ
700mm×700mm

Wavelength 355nm

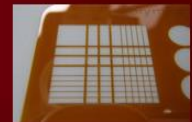
パルス幅 10pico sec.
最大平均出力 30W



Al foil



PET film



PI film

φ0.2mm - テーパー 5μm

精密穴あけ

ワークへの熱影響を低減
品質と処理能力を両立
ミクロンオーダーの位置精度

レーザマーカのような
手軽さ × **100W**
本格ファイバーレーザ

オールインワンの手軽さ
100Wの高出力
パルス幅切り替え機能

ご入場までのステップ



1 最短3分で登録完了！ホームページから来場登録
※今回から名刺や招待券は必要ありません。



2 登録後、事務局から届いたメールにある
来場バッジをカラー印刷
※カラー印刷はQRがあれば会場です。



3 会場入口でバッジケースを受取り、
バッジのQRを見せて入場！
バッジを各ブースでご提示ください。

来場登録 (入場用バッジ登録フォーム) 2026年1月開催 (nepconjapan.jp)

ご招待券は上記URLをクリック、又はQR
コードより登録後に取得いただけます

出展場所



E18-40 (東ホール)

